

แถลงข่าวจัดงาน THAILAND INDUSTRIAL FAIR และ FOOD PACK ASIA 2018



แถลงข่าวจัดงาน THAILAND INDUSTRIAL FAIR และ FOOD PACK ASIA 2018

นางสาวพรอนงค์ วงษ์นิพนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด ร่วมกับ มิสเตอร์ บาสการ์ ชาร์การ์ ผู้อำนวยการบริหารและเลขาธิการ สภาส่งเสริมการส่งออกด้าน วิศวกรรม หรือ EEPC (Engineering Export Promotion Council of India) ประเทศอินเดีย และดร.วิเชียร ฤกษ์พัฒนกิจ ที่ปรึกษางานจัดการองค์การและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอาหาร จัดงานแถลงข่าว Thailand Industrial Fair 2018 และ Food Pack Asia 2018 ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ไบเทค บางนา โดยในงานนี้จะมีกิจกรรมสำคัญคือ โอกาสการค้าและการลงทุนกับประเทศอินเดีย ที่จะมาจัดแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากยักษ์ใหญ่กว่า 1,000 สินค้า และทิศทางอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตในยุค Food Tech 4.0

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงาน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-838-9999หรือเว็บไซต์ www.thailandindustrialfair.com, www.foodpackthailand.com และ www.foodpakasia.com